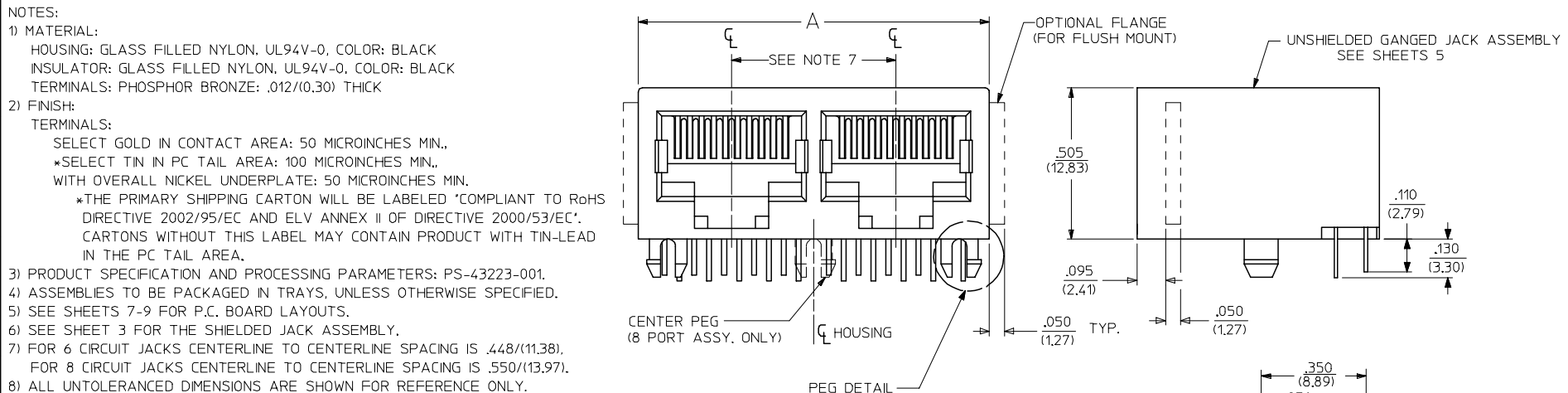




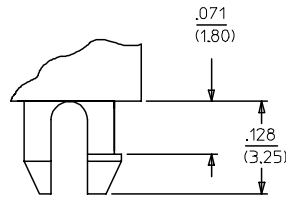
2 PORT 8 LOADED 10 JACK
W/ SNAP-FIT PEGS SHOWN

6 CIRCUIT HOUSING

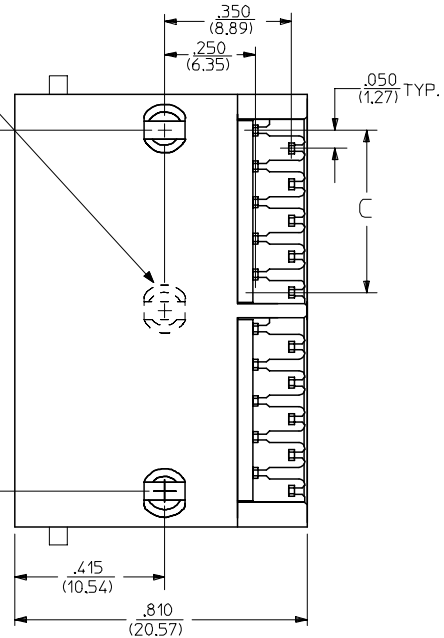
CIRCUIT SIZE	NO. OF PORTS	DIM. A	DIM. C	DIM. D
6	2	.985 (25,02)	.250 (6,35)	.848 (21,54)
4	2	.985 (25,02)	.150 (3,81)	.848 (21,54)
2	2	.985 (25,02)	.050 (1,27)	.848 (21,54)
6	3	1.433 (36,40)	.250 (6,35)	1.296 (32,92)
4	3	1.433 (36,40)	.150 (3,81)	1.296 (32,92)
2	3	1.433 (36,40)	.050 (1,27)	1.296 (32,92)
6	4	1.881 (47,78)	.250 (6,35)	1.744 (44,30)
4	4	1.881 (47,78)	.150 (3,81)	1.744 (44,30)
2	4	1.881 (47,78)	.050 (1,27)	1.744 (44,30)
6	5	2.329 (59,16)	.250 (6,35)	2.192 (55,68)
4	5	2.329 (59,16)	.150 (3,81)	2.192 (55,68)
2	5	2.329 (59,16)	.050 (1,27)	2.192 (55,68)
6	6	2.777 (70,54)	.250 (6,35)	2.640 (67,06)
4	6	2.777 (70,54)	.150 (3,81)	2.640 (67,06)
2	6	2.777 (70,54)	.050 (1,27)	2.640 (67,06)
6	8	3.673 (93,29)	.250 (6,35)	3.536 (89,81)
4	8	3.673 (93,29)	.150 (3,81)	3.536 (89,81)
2	8	3.673 (93,29)	.050 (1,27)	3.536 (89,81)

8 CIRCUIT HOUSING

CIRCUIT SIZE	NO. OF PORTS	DIM. A	DIM. C	DIM. D
10	2	1.200 (30,48)	.450 (11,43)	1.000 (25,40)
8	2	1.200 (30,48)	.350 (8,89)	1.000 (25,40)
6	2	1.200 (30,48)	.250 (6,35)	1.000 (25,40)
10	3	1.750 (44,45)	.450 (11,43)	1.550 (39,37)
8	3	1.750 (44,45)	.350 (8,89)	1.550 (39,37)
6	3	1.750 (44,45)	.250 (6,35)	1.550 (39,37)
4	3	1.750 (44,45)	.150 (3,81)	1.550 (39,37)
10	4	2.300 (58,42)	.450 (11,43)	2.100 (53,34)
8	4	2.300 (58,42)	.350 (8,89)	2.100 (53,34)
4	4	2.300 (58,42)	.150 (3,81)	2.100 (53,34)
4	5	2.850 (72,39)	.150 (3,81)	2.650 (67,31)
10	5	2.850 (72,39)	.450 (11,43)	2.650 (67,31)
8	5	2.850 (72,39)	.350 (8,89)	2.650 (67,31)
10	6	3.400 (86,36)	.450 (11,43)	3.200 (81,28)
8	6	3.400 (86,36)	.350 (8,89)	3.200 (81,28)
10	8	4.500 (114,30)	.450 (11,43)	4.300 (109,22)
8	8	4.500 (114,30)	.350 (8,89)	4.300 (109,22)



PEG DETAIL
SCALE: 8:1



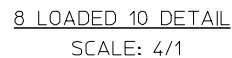
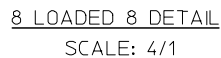
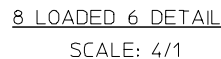
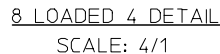
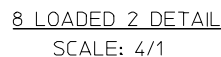
9	J1
8	J1
7	J1
6	H
5	H
4	J
3	J
2	J
1	J1
SH	REV

ADD PCB THICKNESS EC NO: UCP2005-2739 DRW:LSCHMDT 2005/06/20 CHKD:ELHAG 2005/06/22 APPR:FSMTH 2005/06/23 J1	QUALITY SYMBOLS - 0 - 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) mm INCH 4 PLACES ± --- ± --- 3 PLACES ± --- ± --- 2 PLACES ± --- ± --- 1 PLACE ± --- ± --- ANGULAR ±1/2° DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SCALE 4:1	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY
			DIMENSION STYLE IN/MM			
			DRAWN BY JTR	DATE 10/18/1993		
			CHECKED BY JTR	DATE 10/18/1993		
APPROVED BY RAS			DATE 10/18/1993	MATERIAL NO. SEE SHEET 5		
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			DOCUMENT NO. SDA-43223			

LOW PROFILE GANGED, RIGHT ANGLE MODULAR JACK ASSEMBLY

MOLEX MOLEX INCORPORATED

SHEET NO. 1 OF 9



SUGGESTED P.C. BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE OF BOARD
8 PORT, 8 LOADED 8
(SNAP-FIT & PRESS-FIT VERSIONS)

NOTES:
1. RECOMMENDED PCB THICKNESS: .062±.005/(1.57±0.13)

ADD PCB THICKNESS EC NO: UCP2005-2739 DRAWN: SCHMIDT 2005/06/20 CHKD: ELHAG 2005/06/22 APPR: F SMITH 2005/06/23	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		SCALE 2:1	DESIGN UNITS INCH	 THIRD ANGLE PROJECTION	REVISE ON CAD ONLY		
			MM	INCH	DIMENSION STYLE IN/MM		TITLE LOW PROFILE RIGHT ANGLE GANGED MODULAR JACK ASSEMBLY		
		4 PLACES	± ---	± ---	DRAWN BY	DATE			
		3 PLACES	± ---	± .005	JTR	10/12/1993	MOLEX MOLEX INCORPORATED		
		2 PLACES	± 0.13	± .01	CHECKED BY	DATE			
		1 PLACE	± 0.25	± ---	JTR	10/12/1993	MATERIAL NO. DOCUMENT NO. SHEET NO. SEE SHT 5,6 SDA-43223 8 OF 9		
		ANGULAR ±1/2°		APPROVED BY	DATE				
		DRAFT WHERE APPLICABLE		RAS	10/12/1993	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
		MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS							
		REV							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9